

平成28年度実装技術スキルアップセミナーⅠの開催について

平成28年12月6日
京都府中小企業技術センター
担当：応用技術課 東技師
電話：075-315-8634

チップ部品及びディスクリート部品等の手はんだ付け作業に必要な知識や技術の習得及び品質向上のために、はんだ付け作業の講習会を開催します。

今回は、実際の実装現場を想定して作製した、京都実装技術研究会オリジナル基板を用いて、実際の現場で生じる、はんだ付け方法の工夫等が必要な場合について、色々な手法を試行しながら実習していきますので、ぜひご参加ください。

京都実装技術研究会オリジナル基板とは・・・

今回、会員企業様のご協力により完成した、0402から3216までのチップ部品、ディスクリート部品、コネクタ類、面実装部品、より線等のはんだ付け実習・実験ができる基板で、実際に現場で実装するような多層基板についても検討できる基板です。

1 日 時

平成28年12月19日（月） 午前10時00分～午後4時00分

2 場 所

京都職業能力開発促進センター（ポリテクセンター京都）203教室
京都府長岡京市友岡1丁目2番1号（[TEL:075-951-7391](tel:075-951-7391)）

3 内容及び講師

(1) 内 容

- ① はんだ付け技術について（座学）
- ② はんだ付け実習（チップ部品及びディスクリート部品等の手はんだ付け練習）

(2) 講 師

実装技研 実装技術アドバイザー 河合 一男氏（座学、実習及び成果物評価）
京都実装技術研究会 松原 茂樹氏（実習のみ）
アイコム株式会社 原田 豊氏（実習のみ）
双和電機株式会社 宮本 正浩氏（実習のみ）
双和電機株式会社 西崎 一弘氏（実習のみ）

4 受講者数等

- (1) 募集数 15名（先着順、1名/社、なお、応募多数の場合は事務局で人選、少数の場合は同一事業所から複数名の受講も認めます。）
- (2) 受講対象者 現場で実装作業に従事されている方で、現場で生じる、はんだ付け方法の工夫等が必要な場合について、色々な手法で試行しながら実習して学びたい方。
- (3) 申込締切 12月15日（木）

5 受講料及び持参品

- (1) 受講料 無料（ただし基板・部品代として、1,500円を当日現金徴収）
- (2) 持参品 筆記具、作業できる服装、普段使用されているはんだ付け作業ができる工具一式及びやに入りはんだ（こて先は普段使用しているものと、社内にある複数種類のこて先をご持参ください。）

（裏面に続く）

6 申込先
京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail (jisso@mtc.pref.kyoto.lg.jp)
〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134

7 主催 京都実装技術研究会、京都府電子機器工業会、京都府中小企業技術センター

<注意事項>

- ◆ この研修を雇用調整助成金制度の対象となる「教育訓練」として活用いただく場合、事前に御社を所管するハローワークに相談下さい。御社の業務内容等から「教育訓練」に該当するか個別に判断します。
- ◆ 助成金制度については、御社を所管するハローワークへお問い合わせください。